

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司
关于拟购买一批 PCB 工具产品线设备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新乡市慧联电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于拟购买一批PCB工具产品线设备的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。根据公司经营发展需要，公司全资子公司厦门鸿鹭联创工具有限公司（以下简称“鸿鹭联创”）拟购买上市公司厦门钨业股份有限公司（股票简称：厦门钨业，股票代码：600549）下属控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）的一批PCB工具产品线设备。

一、 竞拍标的的基本情况

根据厦门钨业于2018年10月23日披露的第八届董事会第六次会议决议公告（公告编号：临-2018-064），厦门钨业第八届董事会第六次会议已审议通过《关于挂牌处置厦门金鹭PCB生产设备的议案》，决议将厦门金鹭的PCB生产设备以评估值为底价，即以8,916.22万元（基准日：2018年5月31日，账面值8,482.75万元，增值433.47万元，增值率5.11%）在福建省产权交易中心挂牌出让。2018年11月5日，厦门金鹭的PCB生产设备在福建省产权交易中心正式挂牌出让，根据竞拍公告：该批PCB工具产品线设备包括设备544台（套），电子设备42台（套），在

建设备8项，目前正在生产使用中。转让标的具体数量、状况和品质以现场看样为准。该批设备挂牌出让起始价为人民币 8916.22万元，竞价保证金900万元。根据公司经营发展需要，现公司全资子公司鸿鹭联创拟参与竞拍该批设备。

二、 竞拍价格及支付方式

鸿鹭联创拟采用自筹资金购买竞拍标的。竞拍标的出让起始价为人民币8,916.22万元，竞价保证金900万元。最终的竞拍价款以最终签署的设备转让合同为准。公司本次参与竞拍标的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

三、 本次竞拍构成重大资产重组

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月25日出具的勤信审字（2018）第0569号无保留意见的审计报告，截止2017年12月31日，公司合并财务报表经审计的资产总额为161,632,154.70元，净资产为109,822,378.15元。

本次竞拍标的起始价为人民币8,916.22万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为55.16%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为81.19%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”规定的构成重大资产重组的标准，本次购买资产构成公司重大资产重组。

公司已于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项暂停转让公告》（公告编号：2018-042），公司股票自2018年10月15日起暂停转让。同时，公司正在聘请独立财务顾问及律师事务所对本次重大资产重组事项进行核查。

四、 本次竞拍项目对公司的影响

本次竞拍过程尚具有不确定性，公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，提请投资者持续关注并注意投资风险。

特此公告。

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日